

**発表番号に誤りがございました。朱記により訂し
お詫び申し上げます。**

誘電・絶縁材料研究会

〔委員長〕木村 健（九州工大）
〔幹事〕岡本 達希（電中研），宮下芳次（三菱電線）
〔幹事補佐〕岡下 稔（昭和電線），西川宏之（芝浦工大）

日 時 平成14年9月11日（水）13：00～17：00

場 所 早稲田大学理工学部 52号館 1階 104教室（東京都新宿区大久保 3-4-1，JR山手線・営団地下鉄東西線，いずれも高田馬場駅下車，徒歩13分，場所の詳細は，次のURLをご参照下さい「<http://www.sci.waseda.ac.jp/campus-map/index.html>」）

共 催 電気学会東京支部（支部長 尾崎康夫）

協 賛 プリント配線板の絶縁劣化および耐サージ性調査専門委員会（委員長 山野芳昭，幹事 首藤克彦，依田正三，幹事補佐 岡本勝弘）

議 題 テーマ「電気機器絶縁と国際規格」

- DEI-02-81 電子機器の小形軽量化に伴う絶縁信頼性評価の変遷と今後の課題
津久井 勤（東海大）
- DEI-02-82 米国 IPC の最近の活動と話題
青木正光（ユー・エル日本）
- DEI-02-83 裏面導体付きプリント配線板の耐サージ特性
山野芳昭（千葉大）
- DEI-02-84 プリント配線板耐サージ性に及ぼすコーティングの効果
永嶋義行，馬場旬平，首藤克彦，正田英介（東京理科大）
- DEI-02-85 交流インピーダンス法を用いたイオンマイグレーション過程の解析
田中 浩和（エスペック），吉原佐知雄（宇都宮大）
- DEI-02-86 加速性をともなう耐湿性試験方法の現状について
中村和裕（新光電気），津久井 勤（東海大）
- DEI-02-87 IEC TC109 関連報告 - IEC60664 の概要 -
住谷淳吉（電気安全環境研）

DEI-02-88 IEC TC98 WG4 の活動状況と今後の展望

木村 健（九州工大）

DEI-02-89 IEC TC15 の活動と電子機器の規格

前田孝夫（富士電機総研）

講演時間 1件当り 25分（質疑応答5分を含む）